二光子吸収過程を用いた半導体デバイスにおける電荷収集 Charge Collection in Semiconductor Devices Irradiated by Pulsed-laser using Two-Photon Absorption Process 東大院工¹, JAXA 宇宙研² ⁰井辻 宏章^{1,2},小林 大輔^{1,2},廣瀬 和之^{1,2} Univ. Tokyo¹, ISAS/JAXA² [°]Hiroaki Itsuji^{1,2}, Daisuke Kobayashi^{1,2}, Kazuyuki Hirose^{1,2} E-mail: h.itsuji@ac.jaxa.jp, hirose@isas.jaxa.jp

[はじめに] 高エネルギー重イオンなどの放射線が半導体デバイスに入射すると多量の電荷 (電子正 孔対)が生成される、この電荷が電流パルスとなり、半導体デバイスのソフトエラーが起こる可能性 がある.ソフトエラーが起こるか否かは電流パルス波形が影響を与える.スケーリングによる電源電 圧の低下により、多量の電荷の影響を受け、電流パルス波形が大きく変化すると予想されている[1]. これまで、Si PINフォトダイオードに重イオンを照射し、多量の電荷が生成されたときの電流パルス 波形が調べられてきた[2]. 文献[2]によると, 重イオン照射時の多量の電荷生成時の電荷パルス波形 には、アンビポーラ領域、バイポーラ領域が現れることが示されている. 重イオン照射法では重イオ ンの飛程に沿ってデバイス内に電荷が生成される. 一方, 二光子吸収型パルスレーザ照射法ではデバ イス内の焦点位置のみに電荷が生成される[3]. そのため、局所的に電荷を生成したときに生じる電 流パルスを調べることができる.前回,我々は二光子吸収型パルスレーザ照射法によるSi PINフォト ダイオードの測定では、アンビポーラ領域と思われる時間領域が現れることを示した[4]. しかしな がら、電流パルスのS/N比が悪く、アンビポーラ領域とバイポーラ領域の区別が困難であった.本研 究では、測定した複数の電流パルスを平均化することでS/N比を向上させた. そして、パルスエネル ギーを増加させて、二光子吸収型パルスレーザ照射法でも多量の電荷生成時の現象であるアンビポ ーラ領域が明確に現れることの確認を行った.次に、アンビポーラ領域が現れるパルスエネルギーで、 電流パルス波形の焦点位置依存性の測定を行った.

[実験方法] 波長 1.25 µm, パルス幅 130 fs, 繰り返し周波数 10 Hz のパルス光のエネルギー(パルス エネルギー)を減衰器で調節し、減衰器を経たパルス光を100倍の対物レンズで集光した.そしてSi PIN フォトダイオード(空乏層厚:15 μm)を治具により手動3軸ステージ(分解能:0.07 μm)上に 固定し、集光したパルス光を試料に対して垂直に照射した. 試料にはバイアスティーを介して 10 V の逆バイアス電圧を印可し、電流パルス波形を 30 GHz の超高速オシロスコープにより測定した. [実験結果] Fig. 1に、電流ピーク値I_{veak}が最大となる焦点位置 Δz=0 μmにおける電流パルス波形を規 格化したものを示す. Δz=0 μmは空乏層付近だと考えられる. ここで, 入射パルスエネルギーは 2.39 nJ, 1.45 nJ, 0.73 nJ, 0.29 nJとした. Fig. 1では、パルスエネルギーが0.73~2.39 nJの場合に、電流の 減衰の傾きが一致していることから、アンビポーラ領域が明確に現れている.急峻に減衰する領域は バイポーラ領域を表す. Fig. 2に、アンビポーラ領域が現れる1.45 nJのパルスエネルギーで、 焦点位置 を変化させたときの電流パルス波形を示す. $\Delta z = 0 \mu m$ での電流パルス波形と、 $\Delta z = 0 \mu m$ の位置か らダイオードの裏面側(n⁺基板側)に7 μm, 14 μm移動させたそれぞれの焦点位置での電流パルス波 形を示す. 空乏層付近だと思われる $\Delta z = 0$ μm の位置に電荷を生成した場合はアンビポーラ領域が短 く、5 ns あたりから急峻に減衰する領域であるバイポーラ領域が現れている. それよりも裏面側で電 荷を生成した場合(Δz=7 μm, 14 μm)は、アンビポーラ領域がさらに長くなることがわかった. ア ンビポーラ領域が長くなることは、多量の電荷生成により乱された空乏層のポテンシャルが回復す るのに要する時間が長くなることを意味すると考えられる.





Fig. 1 The energy dependence of normalized current pulses at the I_{peak} maximum position.

Fig. 2 The position dependence of current pulses under high carrier generation.

[1] N. C. Hooten et al., IEEE Trans. Nucl. Sci, vol. 60, no. 6, pp. 4150-4158, 2013.

[2] S. Onoda et al., IEEE Trans. Nucl. Sci, vol. 53, no. 6, pp. 3731-3737, 2006.

[3] D. McMorrow et al., IEEE Trans. Nucl. Sci, vol. 49, no. 6, pp. 3002-3008, 2002.

[4] 井辻 宏章, 小林 大輔, 廣瀬 和之, 第62回応用物理学会春期学術講演会, 11a-A27-9, 2015.